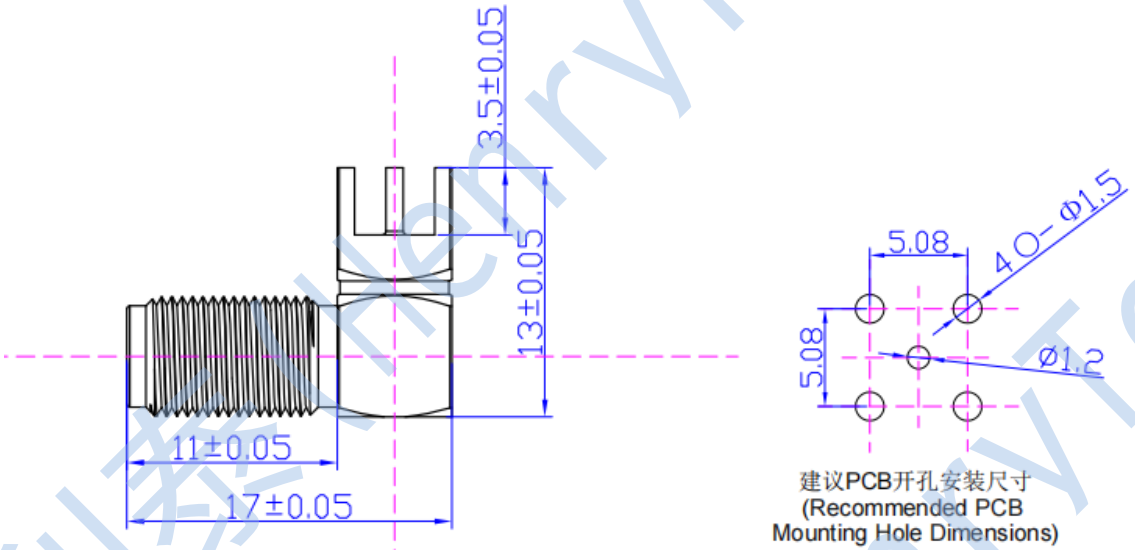
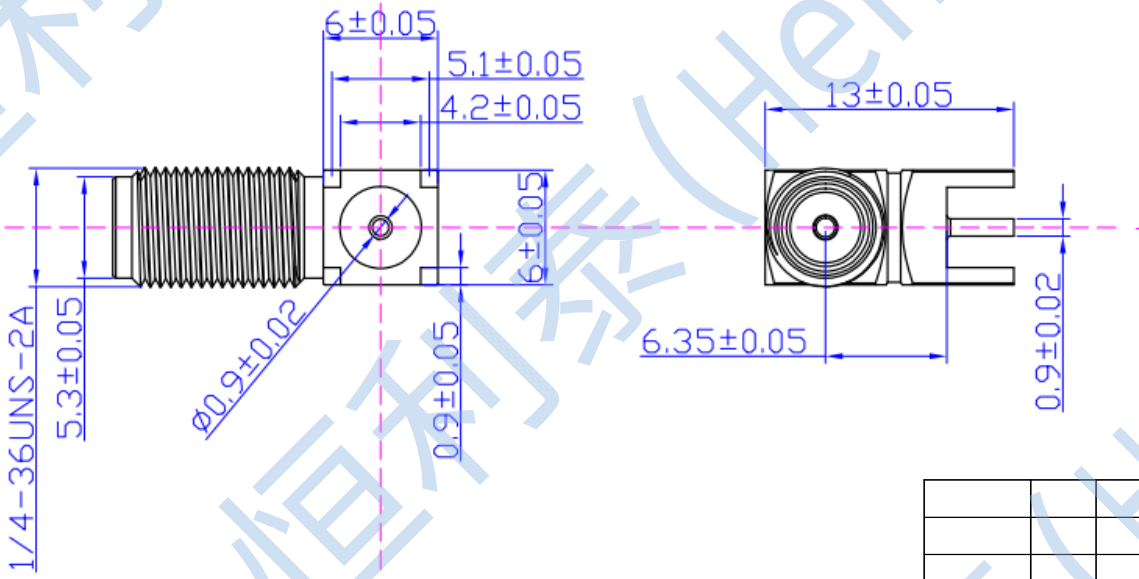
HL-SMA-KWE-17-02

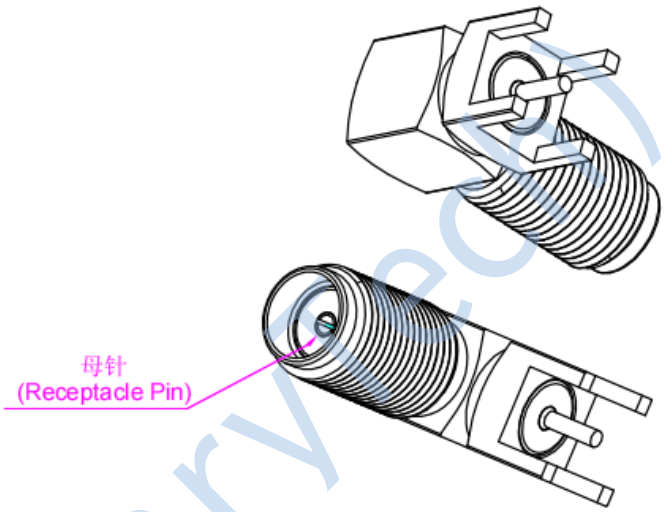
材质与表面处理(Materials & Plating)		
零件名称(Part Name)	材质(Material)	表面处理(Plating)
壳体(Body)	黄铜(Brass)	镀金(Gold Plated)
绝缘子(Insulator)	聚四氟乙烯(PTFE)	
中心孔针(Contact Pin)	黄铜(Brass)	镀金(Gold Plated)

性能指标(Electrical)
1.特性阻抗(Impedence)：50Ω
2.频率范围(Frequency)：DC-6GHz
3.接触电阻：内导体(Center Contact Resistance)≤3mΩ 外导体(Outer Contact Resistance)≤2mΩ
4.绝缘阻抗(Insulation Resistance)：≥5000MΩ
5.介质耐压(Dielectric Withstanding Voltage)：1000V(Volts RMS)
6.驻波比(VSWR)：≤1.25



建议PCB开孔安装尺寸
(Recommended PCB Mounting Hole Dimensions)





母针
(Receptacle Pin)

一般公差(单位：mm)	
X.	±0.3
.X	±0.2
.XX	±0.1

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

阶段标记	重量	比例	HL-SMA-KWE-17-02
共1张	第1张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

恒利泰(HenryTech)